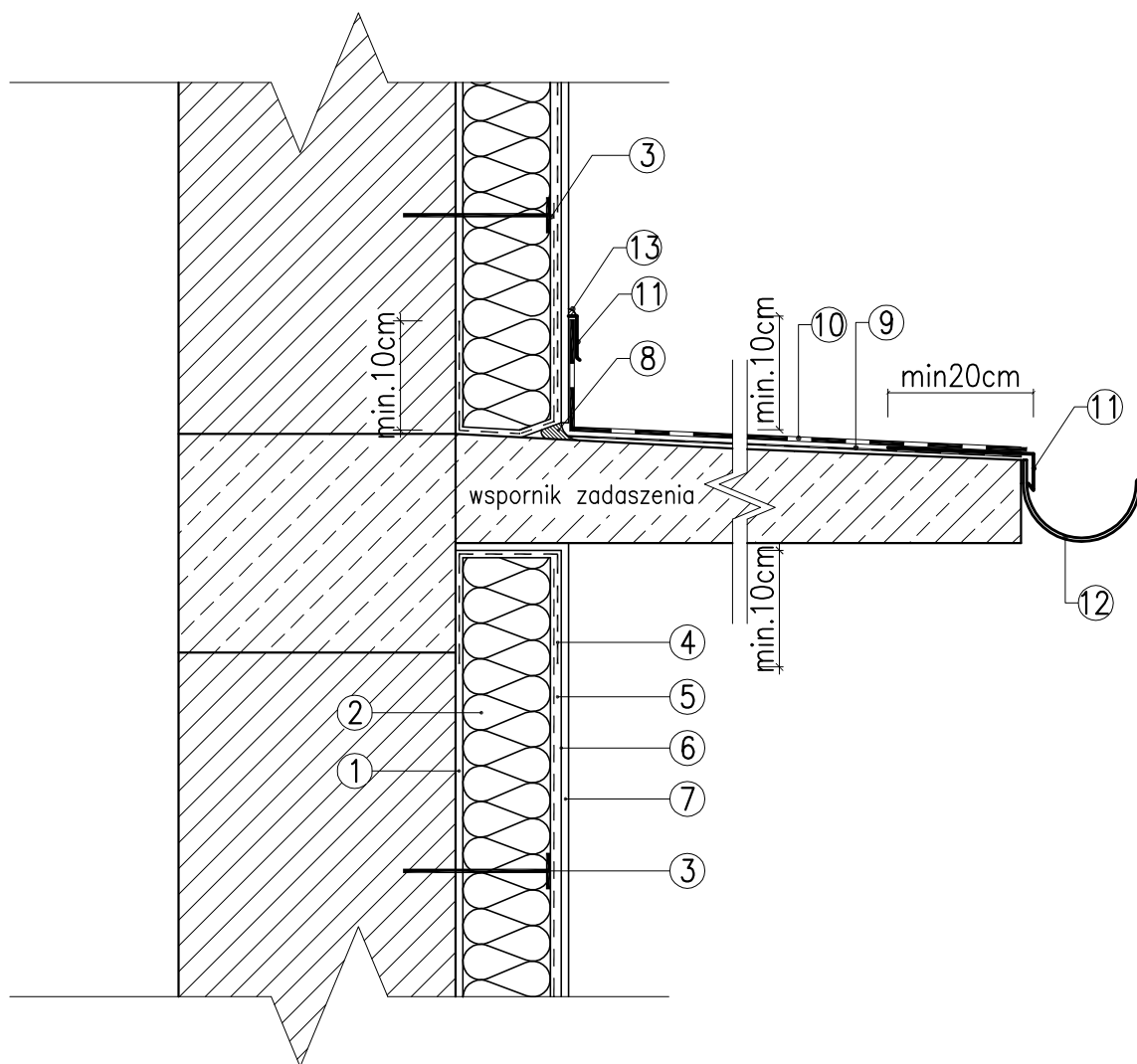




1. Zaprawa klejowa do styropianu
2. Elewacyjna płyta izolacyjna styropianowa EPS 70, gr. 12cm
3. Kołek kotwiący
4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
5. Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej do zatapiania siatki zbrojącej
6. Podkład tynkarski (warstwa gruntująca pod tynk)
7. Cienkowarstwowy, akrylowy tynk dekoracyjny
8. Masa silikonowa
9. Stare pokrycie zadaszenia
10. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna (modyfikowana)
11. Obróbka blacharska
12. Rynna $\varnothing 150\text{mm}$
13. Silikon

 Autorskie Biuro Projektów 63-600 Kępno ul. Boczna 4				SKALA 1:10	
ROZWIĄZANIE POŁĄCZENIA OCIEPLENIA Z PŁYTĄ WSPORNIKOWĄ				RYS. NR: 19P	
PRZEBUDOWA BUDYNKU I REMONT INSTALACJI CO, CWU. I KOTŁOWNI W BUDYNKU "GOK" PERZÓW				BRANZA: BUDOWLANA	
Stanowisko	Imię Nazwisko	Nr uprawnień	Specjaln.	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. W. Gubała	UAN-7342-71/91	ARCH.	02.2009	
Sprawdził:	mgr inż. arch. J. Gągała	24/03/DOIA	ARCH.	02.2009	
Opracował:	inż. Ł. Skrobacz		BUD.	02.2009	
Opracował:	tech. bud. J. Kalinowski		BUD.	02.2009	